財團法人工業技術研究院 函

地址:310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人:邱秀雲 電話:03-5914778 傳真:03-5820029

E-mail: HarrietChiu@itri.org.tw



1120001201046

672 兽柱羟虎尾额文化路似镜

受文者:虎尾科技大學

發文日期:中華民國 112 年 02 月 13 日 發文字號:工研電字第 1120001201 號

速別:普通件 密等:無

附件: 2023 VLSI TSA eDM

主旨:檢送 2023 International VLSI Symposium on Technology, Systems and Applications (國際超大型積體電路技術、系統暨應用研討會)活動文宣,請惠予公布並轉知相關人員踴躍報名。

說明:

一、本屆研討會邀請到國際知名專家、學者,分享國際最新半導體技術發展趨勢,竭誠歡迎產官學研專家一同參與交流、分享並蒞臨指教,檢附研討會海報,請查照轉知。

二、大師專題演講

- (-) Plenary Session
- 1 · John Martinis, Professor, UC Santa Barbara
- 2 Robert Munoz, Principal Engineer, Intel
- 3 · Olivier Faynot, Head of Silicon Component Division, CEA -Leti
- 4、王鈺強, AI 研究總監, NVIDIA
- 5 Ken Takeuchi, Professor, The University of Tokyo
- 6 Shih-Lien Lu, Professor, Warner Pacific University

三、研討會焦點議程

- (-) Joint Sessions
- 1 · Sensors-Devices Circuit and Applications in Automotive/

財團法人工業技術研究院 函

地址:310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人: 邱秀雲 電話: 03-5914778 傳真: 03-5820029

E-mail: HarrietChiu@itri.org.tw



1120001201046

672 兽柱羟ε尾额文化路砂镜

受文者: 虎尾科技大學

發文日期:中華民國 112 年 02 月 13 日 發文字號:工研電字第 1120001201 號

速別:普通件

密等:無

附件: 2023 VLSI TSA eDM

主旨:檢送 2023 International VLSI Symposium on Technology, Systems and Applications (國際超大型積體電路技術、系統暨應用研討會)活動文宣,請惠予公布並轉知相關人員踴躍報名。

說明:

一、本屆研討會邀請到國際知名專家、學者,分享國際最新半導體技術發展趨勢,竭誠歡迎產官學研專家一同參與交流、分享並蒞臨指教,檢附研討會海報,請查照轉知。

二、大師專題演講

- (-) Plenary Session
- 1 · John Martinis, Professor, UC Santa Barbara
- 2 Robert Munoz, Principal Engineer, Intel
- 3 · Olivier Faynot, Head of Silicon Component Division, CEA -Leti
- 4、王鈺強、AI 研究總監, NVIDIA
- 5 Ken Takeuchi, Professor, The University of Tokyo
- 6 Shih-Lien Lu, Professor, Warner Pacific University

三、研討會焦點議程

- (-) Joint Sessions
- 1 · Sensors-Devices Circuit and Applications in Automotive/

- 2 · Heterogeneous Integration
- (二) Special Sessions
- 1 · High Power Devices
- 2 · Advanced Packaging Technologies
- 3 Novel Channel Logic and 3D-stacked Transistors
- 4 · Dielectric Stacking and Interface Engineering
- 5 · Compute-in-Memory: From Architecture to Devices
- 6 Security and Encryption
- 7 · Advanced Process-induced Design Challenges and Solution s
 - (三) Tutorials
- 1 · BEOL Oxide Semiconductor Devices
- 2 · AI Fundamentals and Practices
- 3 · Data Converter Design for Emerging Applications
- (四) Industrial Sessions
- 1 · Enabling Practices of Silicon Life-cycle Management
- 2 Cutting-Edge Computing Technologies from Purpose-Built Accelerators,

Unified Memory Interfaces, to AI SoC Design Flows

(五) Luncheon Session

The Revolution of AI in Intelligent System Design

(六)現場發表頂尖論文 68 篇

四、時間及地點: 2023 年 4 月 17 日至 4 月 20 日假新竹國賓大飯店舉辦

五、舉辦方式:採實體與線上方式舉辦

實體研討會:4月17日至4月20日,部分議程開放全球同步直播;

線上研討會:4月24日至5月23日,為期一個月線上觀看

六、報名資訊:報名於即日起至 2023 年 3 月 31 日止;早鳥報名、學生 三人以上團體報名另有優惠,詳情請見官網。

網址:https://expo.itri.org.tw/2023VLSITSADAT/

七、本案聯絡人:邱秀雲小姐 TEL: 03-5914778

Fax: 03-5820029 E-Mail: HarrietChiu@itri.org.tw

正本受文者: 虎尾科技大學

院是到文龙

依權責劃分規定授權業務主管決行